我国半导体产业国产化比例有多高？

半导体产业是战略核心产业。根据《中国制造2025》的规划，2020年半导体核心基础零部件、关键基础材料应实现40%的自主保障，2025年要达到70%。然而，截至2019年，实际国产化比例仅为15.7%，预测2024年才能达到 20%。

中美贸易摩擦，尤其是美国对华为和中芯国际的制裁，将造成提升国产化比例更为艰难，但也加强了中国建设自主半导体生态的紧迫感。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/baike/6275.html